



基于 MDK 开发的 TencentOS-Tiny Software Pack
TencentOS-Tiny software package based on MDK development

2021/9/3

东南大学

导师：汪礼超

学员：崔林威

Email: 1797878653@qq.com

<https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny>

目录

1、ARM 软件包介绍.....	3
1.1 软件包简介.....	3
1.2 软件包开发.....	3
1.2.1 软件包开发过程	3
1.2.2 PDSC 文件的编写	4
1.2.3 生成软件包	7
2、TencentOS-tiny 软件包.....	10
2.1 软件包内容.....	10
2.2 软件包安装.....	10
3、软件包测试	13
3.1 ARM 内核移植 TencentOS tiny 软件包.....	13
3.2 STM32 不依赖裸机工程移植.....	15
3.3 单片机裸机工程移植	17
4、总结.....	22
5、开发参考	23
6、附录-移植配置参考	24
6.1 MDK5.14 版本移植到 ARM 内核.....	24
6.1.1 Cortex-M0 内核移植	24
6.1.2 Cortex-M0+内核移植.....	24
6.1.3 Cortex-M3 内核移植	25
6.1.4 Cortex-M4 内核移植	25
6.1.5 Cortex-M7 内核移植	26
6.2 MDK5.14 版本移植到基于 ARM 内核的芯片	26
6.2.1 移植到 stm32f103c8 芯片	26
6.2.2 移植到 stm32f767igt 芯片.....	27
6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植（Cortex-M0+、0、3、4、7 内核和芯片）	27
6.4 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植（Cortex-M23、33）	28
6.4.1 Cortex-M23 内核移植	28
6.4.2 Cortex-M33 内核移植	29

1、ARM 软件包介绍

1.1 软件包简介

在进行嵌入式软件开发时，ARM 为我们提供了软件包功能，能够将软件算法等模块进行集成封装，从而方便第三方用户使用。ARM 软件包能够为微控制器设备和开发板提供支持，包含软件组件（Software Component）如驱动程序和中间件，还可以包含示例项目和代码模板等，主要有以下类型的软件包：

(1) 器件系列包（Device Family Pack）：由硅供应商或工具供应商生成，为特定的目标微控制器创建软件应用提供支持；

(2) 板级支持包（Board Support Pack）：由电路板供应商发布，为安装在电路板上的外围硬件提供软件支持。

(3) CMSIS 软件包：由 ARM 提供，包括对 CMSIS 核心、DSP 和 RTOS 的支持；

(4) 中间件包（Middleware Pack）：由芯片供应商、工具供应商或第三方创建；通过提供对常用软件组件（如软件堆栈、特殊硬件库等）的软件集成，从而减少开发时间；

(5) 内部组件（In-house components）：由工具用户开发，用于内部或外部分发。

软件组件包括以下几部分：

(1) 源代码、库、头文件/配置文件和文档；

(2) 完整的示例项目，展示了软件组件的使用，可以下载并在评估硬件上执行；

(3) 代码模板，方便使用软件组件。

一个完整的软件包是一个 ZIP 文件，包含所有需要的软件库和文件，以及一个包含软件包所有信息的包描述文件（PDSC 文件），软件包的结构是在 CMSIS 中定义的 (<http://www.keil.com/CMSIS/Pack>)。

1.2 软件包开发

1.2.1 软件包开发过程

软件包的开发过程相当于完成了一项产品的制作，因此引入产品生命周期管理（PLM）的概念，PLM 包括以下四个阶段：（1）概念的产生，基于软件包需求进行产品定义，并创建第一个功能原型；（2）设计，根据技术特征和要求，进行原型测试和产品的实施，通过广泛的测试验证产品的功能与规格；（3）发布，产品被制造出来并推向市场；（4）服务，对产品的维护，包括对客户的支持，最后不断优化，结束产品的周期。

在制作软件包时，主要面临以下几个过程：

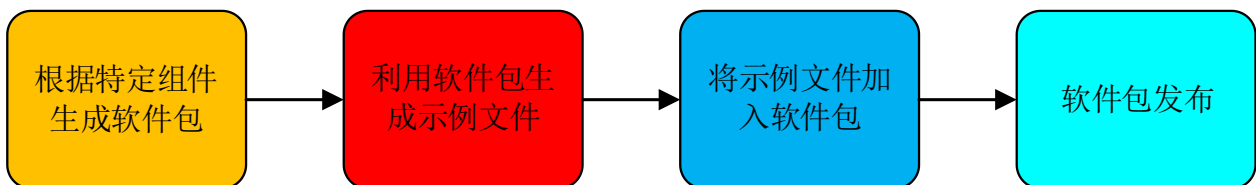


图 1.1 软件包开发流程

首先，根据特定组件生成软件包即根据需求将相应的头文件、库文件等软件组件利用 PDSC 文件进行组织，在组织完成后即可利用软件包生成工具生成对应版本的软件包，然后对新生成的软件包进行测试，给出示例测试程序，再将其包含如 PDSC 文件中，最后经测试完成后生成最终的软件包。

1.2.2 PDSC 文件的编写

PDSC 文件是基于可扩展标记语言（XML）进行编写的，能够将软件包包含的各个模块按照特定的格式组织起来，接下来按照 PDSC 文件的结构对文件的编写进行详细介绍：

首先是 PDSC 文件的开头，前两句是声明为 XML 格式，它是在 MDK 中的 PACK.xsd 文件定义的，所以不用修改；<name>和<vendor>标签定义了软件包的基本内容，也用于 PACK 文件的文件名，故该 PDSC 文件应命名为 Tencent.TencentOS-tiny.pdsc；<description>标签描述了软件包的信息，它将显示在包安装程序中；<url>标签可以包含一个带有软件包下载链接的网址，方便用户下载；<license>标签包含了用户使用该软件包时需要遵守的协议，<supportContact>标签表示软件包的支持人员联系方式，可以提供一个电子邮件地址或网页 URL。如图 1.2 为下列代码对应的软件包界面。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<package schemaVersion="1.0" xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xs:noNamespaceSchemaLocation="PACK.xsd">
<name>Tencent</name>
<description>Description of your pack</description>
<vendor>TencentOS-tiny</vendor>
<url>https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny</url>
<license>LICENSE.txt</license>
<supportContact>...</supportContact>
```

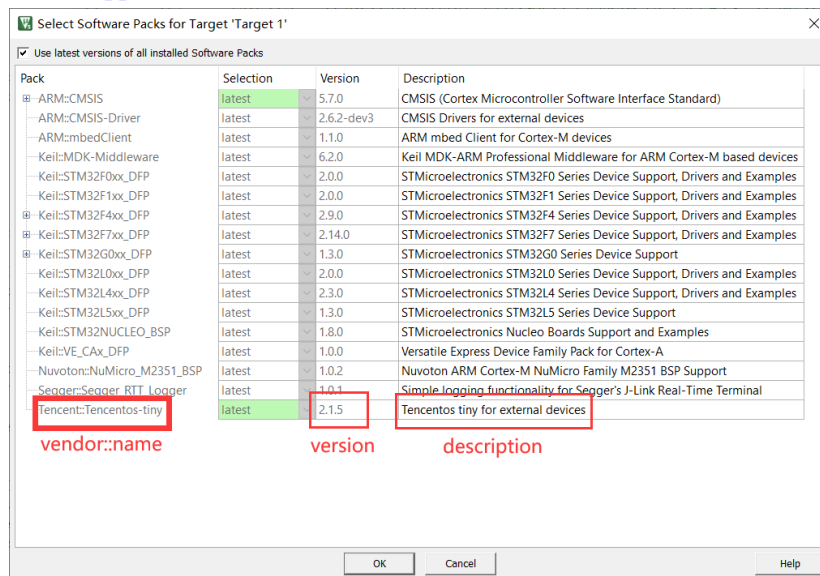


图 1.2 程序对应的软件包

接下来是 PDSC 文件的各个模块，<releases>标签定义了软件包的版本，开发者可以在版本更新时在此进行标注，从而在生成软件包时，系统会自动生成最新版本的软件包；

```
<releases>
<release version="1.0.1">
    Sep/3/2021, version name
</release>
<release version="1.0.0">
    Sep/1/2021, version name
</release>
</releases>
```

<taxonomy>标签用于定义每个组件的 description,如图 1.3 所示,通过下列代码中的 Cclass、Cgroup 和 Csub 来确定 description 所在的位置, doc 用于指定 description 文件(也可以不加),然后添加 description 的名字。

```
<taxonomy>
  <description Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="xx" Csub="xx" doc="examples/index.html">TencentOS
  tiny</description>  <!--添加网页功能 -->
</taxonomy>
```

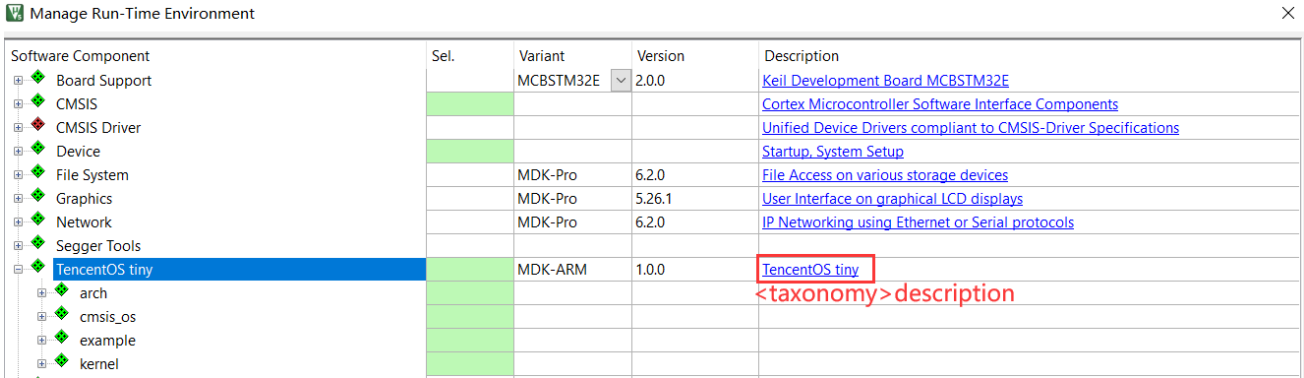


图 1.3 <taxonomy>标签

< keywords >标签定义了软件包的关键词,在 ARM 官网下载软件包时可利用关键词搜索到需要的软件包。

```
<keywords >
  <keyword>Tencent</keyword>
</keywords >
```

< requirements >标签定义了软件包的关联安装需求,即在安装本软件包时,还需要在网上安装其他包(网址: [MDK5 Software Packs \(keil.com\)](http://MDK5.Softwre.Packs.keil.com)),例如下面的定义则需要我们安装 ARM 的 CMSIS5.7.0 软件包。

```
<requirements>
  <packages>
    <package vendor="ARM" name="CMSIS" version="5.7.0"/>
  </packages>
</requirements>
```

接下来是<conditions>标签,该标签在设计<components>时使用,用以说明软件包中各个组件的依赖关系,即使用本组件还需要选择其他组件。在该标签下可以定义多个 condition,每个 condition 可以定义多个条件。其中<conditions id>表示条件名,<description>为条件信息,然后便是定义的条件,其中<accept>表示该条件时可选的,当同时存在多个<accept>时,用户需要至少满足其中一个条件才可以使用;<require>表示该条件是必选的,否则便无法使用相应的组件。在条件内部,包含一些特定的指示性语法,如果在设计<component>的时候开发者选择了名为 Cortex_M0 的条件,那么用户在使用该<component>时,则需要遵守条件要求:其中<accept Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>表示用户选择 ARM-Cortex M0 内核时才会触发该条件,<require condition="condition id"/>为条件嵌套,表示用户还需要满足嵌套条件对应的要求,<require Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="kernel" Csub="core"/>表示用户还需要选择 core 组件。

```
<conditions>
  <condition id="Cortex_M0">
    <description> Cortex-M0</description>
```

```

<accept Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>
<require condition="condition id "/>
<require Tcompiler="ARMCC"/>
<require Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="kernel" Csub="core"/>
</condition>
<condition id=" condition_2 ">
  <description></description>
  <!-- 第二个 condition 的内容 -->
</condition>
</conditions>

```

然后是<components>标签，该标签描述了软件包包含的所有文件，在编写该标签下的程序时，需要按照文件类别将文件进行划分，在下列代码中，定义了一个 Keil:: TencentOS tiny:: arch::arch 的<component>，<description>为该组件的信息，具体如图 1.4 所示。

Manage Run-Time Environment

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
⊕ CMSIS				Cortex Microcontroller Software Interface Components
⊕ CMSIS Driver				Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specifications
⊕ Device				Startup, System Setup <taxonomy>description
⊕ File System		MDK-Pro	6.2.0	File Access on various storage devices
⊕ Graphics		MDK-Pro	5.26.1	User Interface on graphical LCD displays
⊕ Network		MDK-Pro	6.2.0	IP Networking using Ethernet or Serial protocols
⊕ Segger Tools		Cvariant		
⊕ TencentOS tiny				
⊕ arch			Cversion	<component>description
⊕ cmsis_os	✓		1.0.1	arch for arm_v7m_cortex_m4_armcc
⊕ example				
⊕ kernel				
⊕ USB		MDK-Pro	6.2.0	USB Communication with various device classes
⊕ mbed				

图 1.4 <component>定义界面

```

<components>
  <component Cvendor="Keil" Cclass="TencentOS tiny" Cgroup="arch" Csub="arch" Cversion="1.0.1"
    condition=" condition id">
    <description> description </description>
    <files>
      <file category="doc" name="Documentation/General/html/driver_I2C.html"/>-->
      <file category="include" name="arch/arm/arm-v7m/common/include/">
      <file category="header" name="arch/arm/arm-v7m/cortex-m0+/armcc/port.h"/>
      <file category="header" name="arch/arm/arm-v7m/cortex-m0+/armcc/port_config.h" attr="config"
        version="1.1.0"/>
      <file category="source" name="arch/arm/arm-v7m/common/tos_cpu.c"/>
    </files>
  </component>

```

condition=" condition id"即为上述介绍的<condition>标签，从而用户在使用该组件时，还需要满足 condition 所要求的依赖组件。另外，在定义某一个<component>时，需要按照上面程序的<files>...</files>语法进行文件添加，其中 file category 的定义如表 1-1 所示，在 name 中可以添加文件路径和具体的某个文件，在软件包中，我们添加的文件默认是不可编辑的，为了方便用户对文件进行进行配置，我们需要添加 attr="config"属性，并可通过 version 更新不同版本的文件。

表 1-1 file category 定义

category	含义
doc	文件，可以是网页或者其他链接
include	包含某一个路径下的所有头文件
header	包含某路径下的具体头文件
source	.c 源文件

为了使我们设计的软件包能够适配不同的内核，即在使用软件包时与用户 ARM 核不一致的文件都不出现，可以按如下步骤进行<files>的添加：（1）在 condition 条件中，加入<require Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>这样的程序，该程序表示需要用户选择 ARM Cortex-M0 内核才会触发该条件；（2）在添加<files>时，我们可以将针对不同内核，同一类型文件的 Cgroup 和 Csub 保持同样的名字，并添加上（1）中定义的 condition，这样用户选择不同内核时，将只会出现与用户内核一致的文件。

同时，如果需要在 PDSC 文件中定义多个软件包，可以采用下列代码结构，其中每一个<bundle>标签定义了一个软件包。

```
<components>
  <bundle Cbundle="MDK-ARM" Cclass="TencentOS tiny" Cversion="1.0.0">
    <description>TencentOS tiny</description>
    <doc>examples/index.html</doc>    <!--添加网页功能 -->
    <component
      <!-- 组件内容 -->
    </component>
  </bundle>
  <bundle Cbundle="MDK-ARM" Cclass="TencentOS tiny" Cversion="1.0.0">
    <description>TencentOS tiny</description>
    <doc>examples/index.html</doc>
    <component
      <!-- 组件内容 -->
    </component>
  </bundle>
</components>
```

另外，PDSC 文件还可以包含<devices>、<apis>、<boards>和<examples>，这些为 ARM 公司或者其他器件、开发板厂商提供，为针对器件、api 库文件、板级和相应的示例文件，具体可以参阅 ARM CMSIS 的软件包。

最后，PDSC 文件后还需要在最后加上</package>，表示该文件的结束，从而完成 PDSC 文件的编写。

1.2.3 生成软件包

在完成 PDSC 文件的编写后，为了生成最终的软件包，还需要准备如图 1.5 所示的 3 个文件，其中 PackChk.exe 用于验证软件包包含的文件是否都存在，即是否完整；gen_pack.bat 为 Windows 批处理文件，需要我们对文件中的路径进行修改，并用于生成软件包；PACK.xsd 是 schema，主要用来制定 XML 规范，用以验证我们编写的 PDSC 文件。另外，还需要准备 7-Zip File Manager 软件，用于对文件进行压缩，制作集成的软件包。

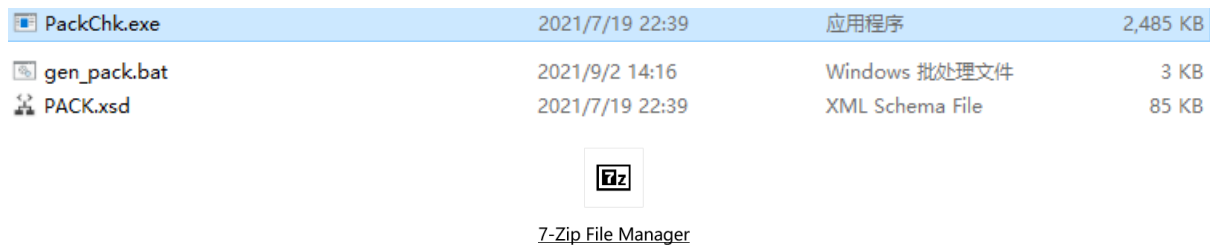


图 1.5 生成软件包所需的软件配置

首先利用记事本或 Notepad++ 打开 gen_pack.bat, 对以下几个地方需要修改, 如表 1-2 所示:

```
SET ZIPPATH=C:\Program Files\7-Zip
SET RELEASE_PATH=..\Local_Release
SET PACK_VENDOR=Tencent
SET PACK_NAME=TencentOS-tiny
SET PACK_FOLDER_LIST=arch osal kernel examples
SET PACK_FILE_LIST=%PACK_VENDOR%.%PACK_NAME%.pdsc README.md LICENSE.txt
```

表 1-2 gen_pack.bat 修改内容

代码	含义
SET ZIPPATH	7-Zip File Manager 软件的安装路径
SET RELEASE_PATH	生成的软件包路径, 为相对路径
SET PACK_VENDOR	PDSC 文件中的<vendor>标签
SET PACK_NAME	PDSC 文件中的<name>标签
SET PACK_FOLDER_LIST	软件包包含文件所在路径
SET PACK_FILE_LIST	README.md LICENSE.txt 所在路径

修改完毕 gen_pack.bat 后, 便可以制作软件包了, 首先利用 cmd 打开电脑的命令行界面, 执行 cd 命令转到 gen_pack.bat 所在的路径, 然后输入 gen_pack.bat 点击 enter, 如图 1.6 所示, gen_pack.bat 会按照顺序压缩文件, 然后读取 PDSC 文件, 检查数据完整性和文件依赖是否完整, 然后生成软件包, 当提示 gen_pack.bat completed sucessfully 后就完成了软件包的创建。

```
命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\lw_cui>cd C:\Users\lw_cui\Desktop\Tencentos-Tiny\Utilities

C:\Users\lw_cui\Desktop\Tencentos-Tiny\Utilities>gen_pack.bat
removing ..\Local_Release

Delete previous generated HTML files

Generate New HTML Files
'doxygen' 不是内部或外部命令, 也不是可运行的程序
或批处理文件。

已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
已复制 1 个文件。
复制了 197 个文件
复制了 35 个文件
复制了 90 个文件
复制了 57 个文件
PackChk.exe 1.3.53 (19.07.2021 22:39)
Copyright (C) 2012-2016 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.

M362: Also suppressing Messages M502 and M504

Phase1: Read PDSC files
Phase2: Static Data & Dependencies check
```



```
Phase3: RTE Model based Data & Dependencies check
Found 0 Error(s) and 6 Warning(s).
Creating pack file ...
Packaging complete
Removing temporary files and folders
gen_pack.bat completed successfully
```

图 1.6 软件包生成界面

此时在 Local_Release 路径下，可以看到生成的软件包。

名称	修改日期	类型	大小
 Tencent.Tencentos-tiny.2.1.6.pack	2021/9/3 19:21	uVision Software Pack	3,340 KB

图 1.7 软件包

2、TencentOS-tiny 软件包

腾讯物联网操作系统（TencentOS tiny）是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统，具有低功耗，低资源占用，模块化，可裁剪等特性。TencentOS tiny 提供了最精简的 RTOS 内核，内核组件可裁剪可配置，可灵活移植到多种终端 MCU 上。而且，基于 RTOS 内核，提供了 COAP/MQTT/TLS/DTLS 等常用物联网协议栈及组件，方便用户快速接入腾讯云物联网通信 IoT Hub。同时，TencentOS tiny 为物联网终端厂家提供一站式软件解决方案，方便各种物联网设备快速接入腾讯云，可支撑智慧城市、智能水表、智能家居、智能穿戴、车联网等多种行业应用。

因此，为了有效减少开发人员在移植 TencentOS tiny 到 ARM 内核单片机上的开发时间，本文基于 MDK 完成了第三方 TencentOS Tiny pack 和软件包的封装，能够使用 MDK pack 直接生成适合不同 MCU 的 TencentOS Tiny 工程。

2.1 软件包内容

结合 TencentOS tiny 的算法架构，本文设计的软件包包括如表 2-1 所示的内容：

表 2-1 软件包内容

内容		功能
arch		包括 TencentOS-tiny\arch\arm 下内核为 Cortex-M0+、Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M23、Cortex-M33 的 arch 文件
kernel		包括 TencentOS-tiny\kernel 下的 core、hal 路径中的文件、tos_config 文件
cmsis_os		对应 TencentOS-tiny\osal\cmsis_os 的文件
example	helloworld_main	用于测试软件包的 main 文件
	mcu_it.c	移植软件包时需要按照该文件对中断函数进行修改
	mcu_platform.h	用户可在此文件添加对应单片机的头文件

软件包具有以下功能：

（1）软件包针对 ARM Cortex-M0+、Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M23 和 Cortex-M33 内核进行了 TencentOS tiny 软件的封装，用户在安装软件包后能够快速将 TencentOS tiny 相应内核的 Keil 工程中；

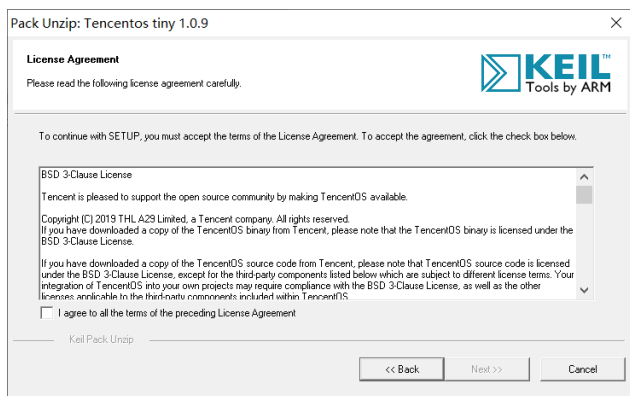
（2）软件包能够自动适应用户所选的内核，arch 文件能够根据内核自动显示，从而方便用户使用；

（3）用户在勾选一个组件时，软件包会自动提示还需要勾选其他模块，并可利用界面中的 Resolve 一键勾选，防止遗漏；

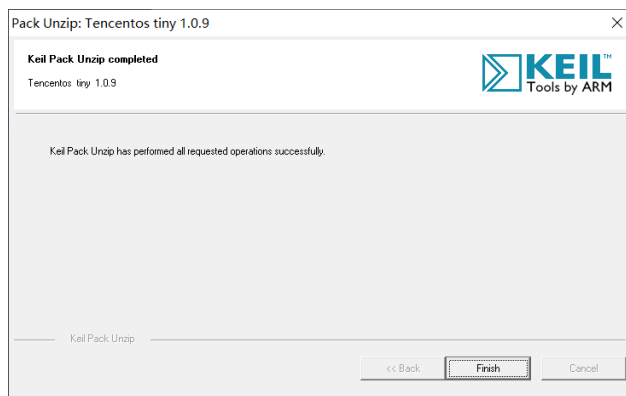
（4）用户可自主修改对应内核的 tos_config 文件，对 TencentOS tiny 的功能进行裁剪。

2.2 软件包安装

接下来介绍 TencentOS-tiny 软件包的安装，首先双击图 1.5 中的软件包，然后进入安装界面，如图 2.1(a)，点击 I agree to all the terms of the preceding License Agreement，再点击 next 进行安装，安装完成界面如图 2.1(b)所示；



(a)



(b)

图 2.1 安装界面

此时软件包已经安装到 Keil 5 之中，打开 Keil 5 软件，并点击 Pack Installer 图标，可以进行不同软件包版本的安装与移除：

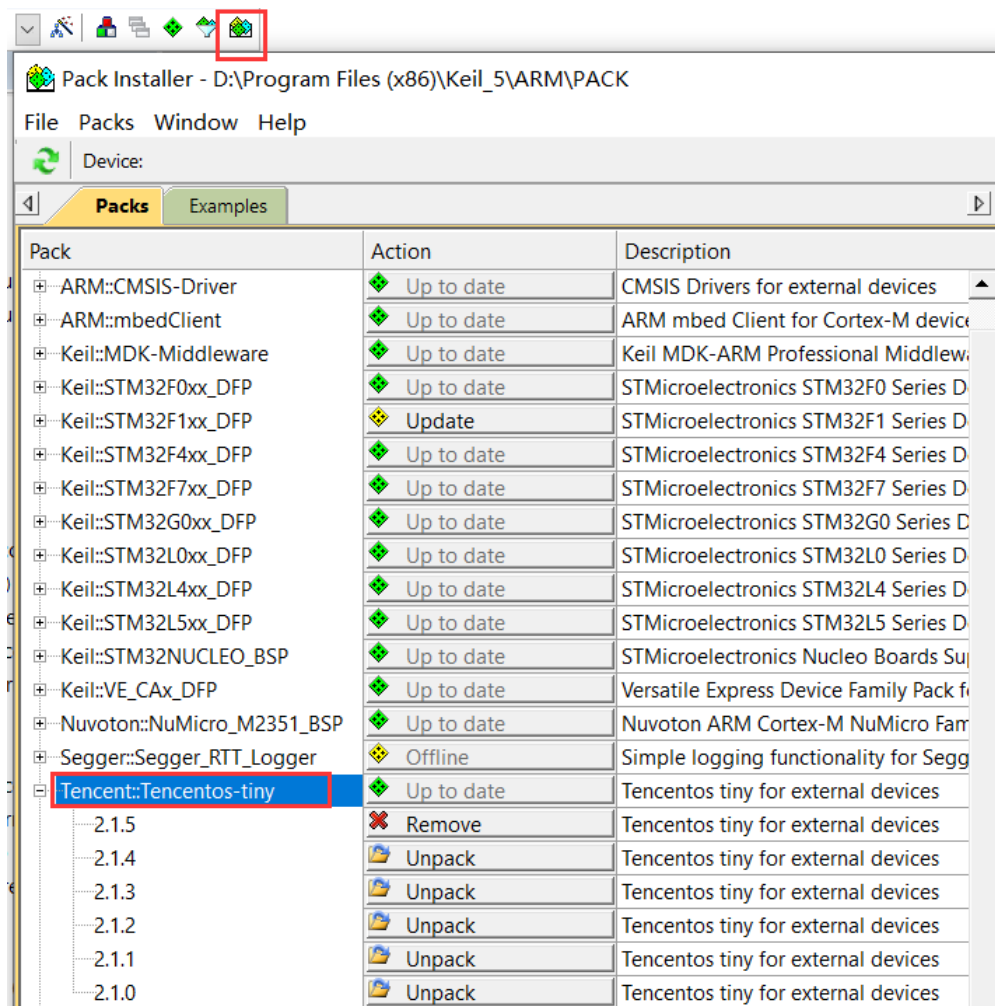


图 2.2 Pack Installer 界面

接下来就可以安装 Tencent.TencentOS-tiny 软件包中的组件，点击 Manage Run-Time Environment 图标，对需要从软件包中移植的文件进行勾选，如图 2.3 所示，如果有依赖可以点击 Resolve 进行一键安装。

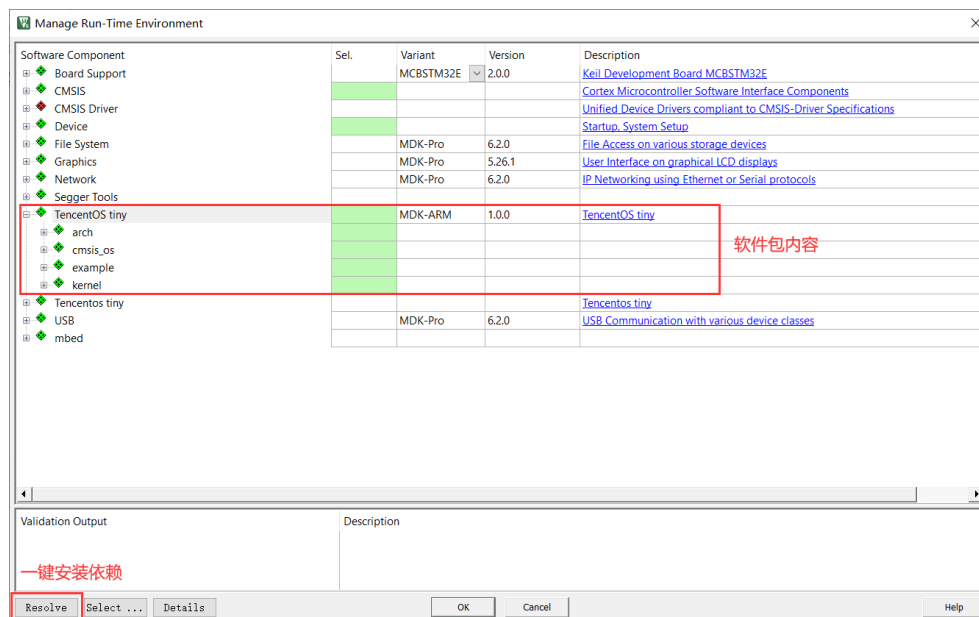


图 2.3 Manage Run-Time Environment 界面

3、软件包测试

3.1 ARM 内核移植 TencentOS tiny 软件包

首先在 [MDK5 Software Packs \(keil.com\)](#) 下载安装 ARM CMSIS-5.8.0 软件包，以便在不同内核下测试本软件包。



图 3.1 ARM CMSIS-5.8.0 软件包

在安装完软件包后，以 ARM Cortex-M3 内核为例对软件包进行移植，并进行编译，首先利用 Keil5-5.30 版本软件新建工程，并选择 ARMCM3，如图 3.2 所示，然后按照图 3.3 勾选相应的 TencentOS-tiny 组件和 Cortex-M3 内核文件，可以看到 arch 和 tos_config 都已经根据内核进行了自动适配。

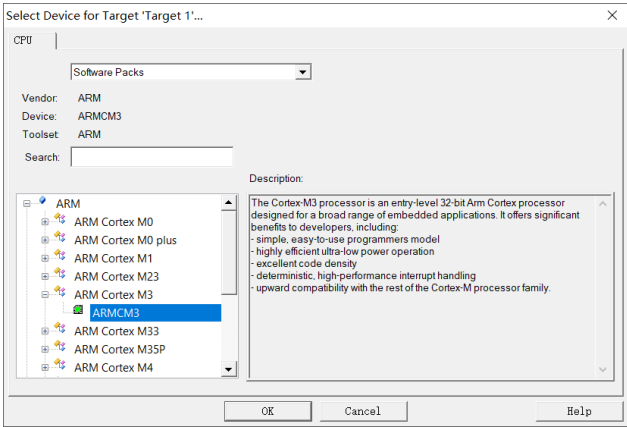


图 3.2 勾选内核

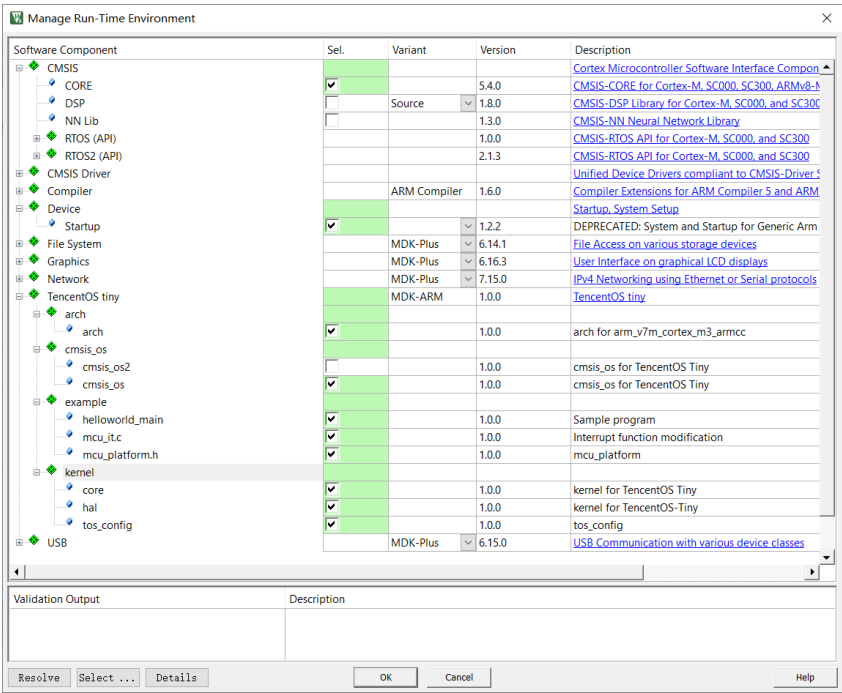


图 3.3 勾选组件

接下来点击 Options for target, 选中默认编译版本 5, 然后选择 C99 mode。

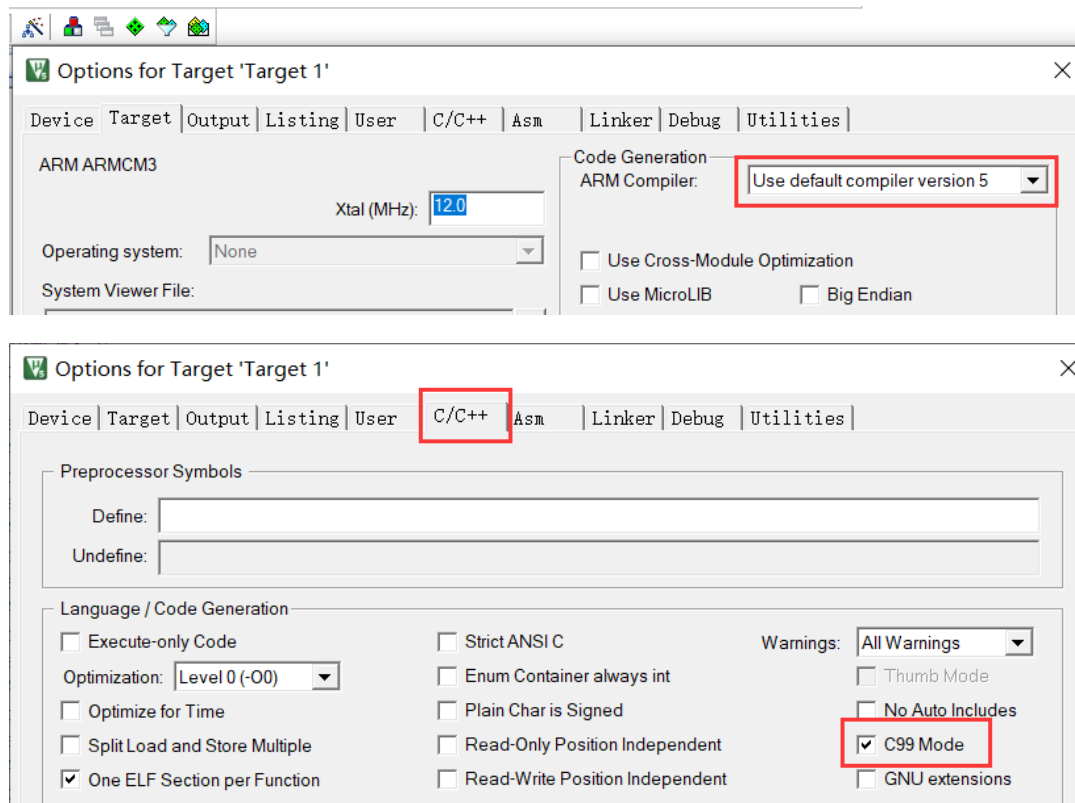


图 3.4 Options for target

然后在 mcu_platform.h 中添加#include "ARMCM3.h"和#include "core_cm3.h"头文件。

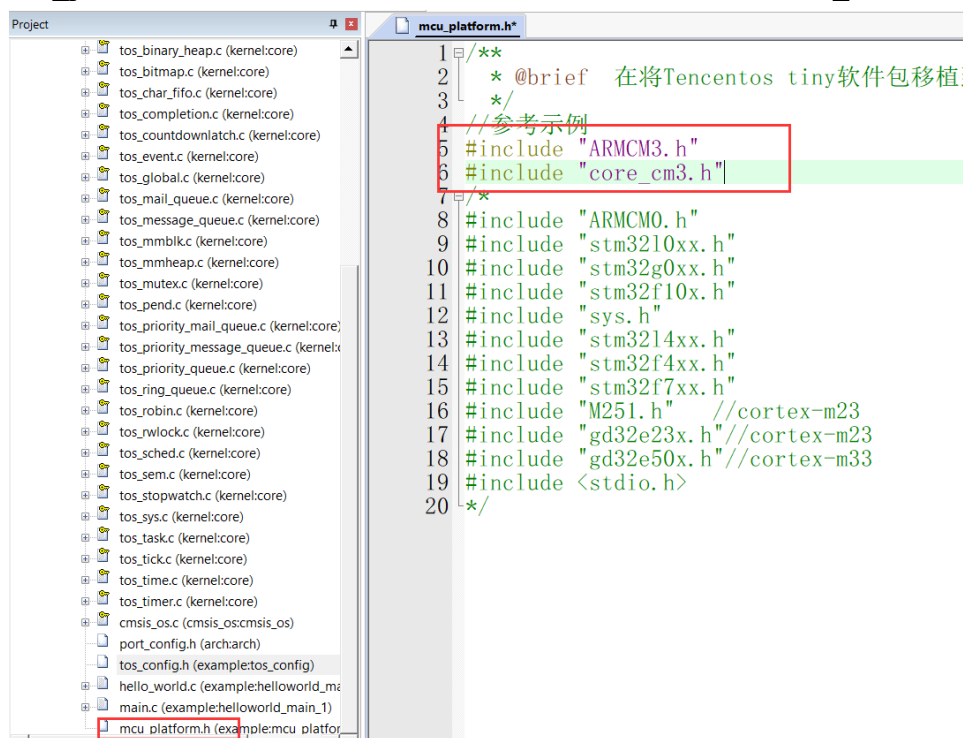


图 3.5 添加对应内核的头文件

最后点击 Build 图标进行测试, 如图 3.6 所示:

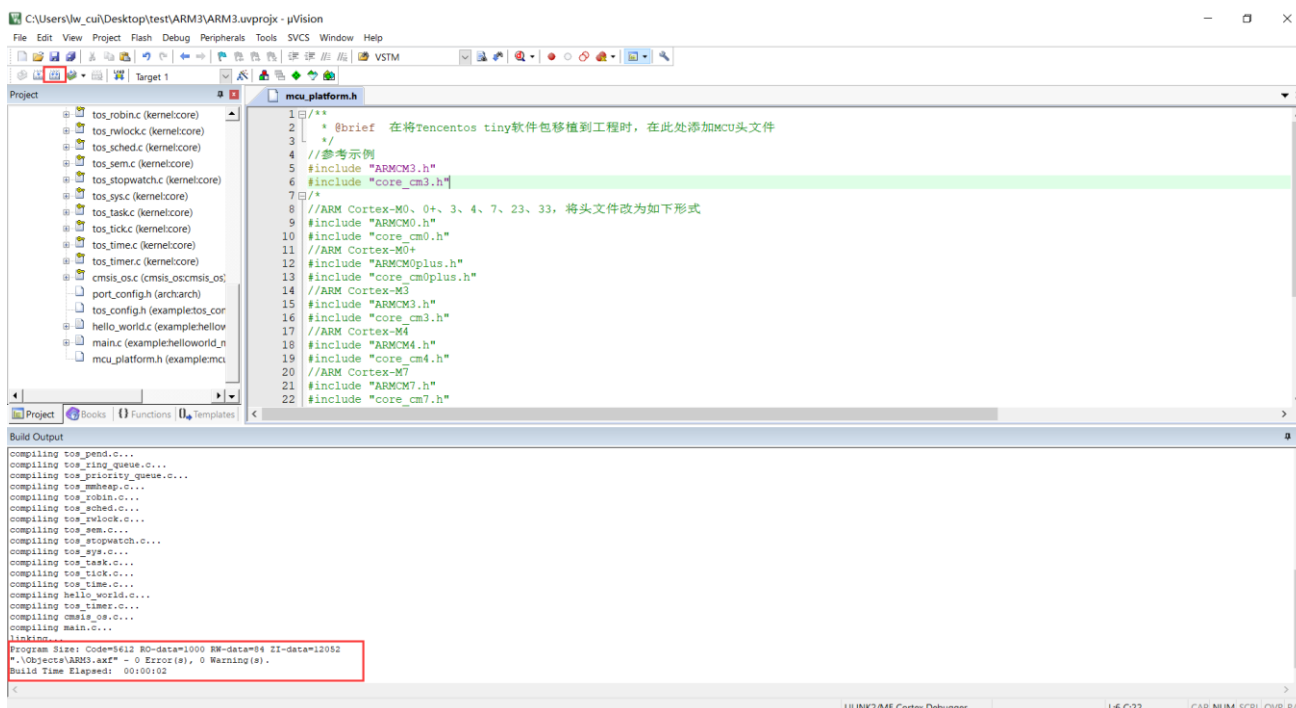


图 3.6 编译测试

与之类似，如果要在 ARM Cortex-M4 内核下对本软件包进行测试，只需要在上述步骤修改 mcu_platform.h 中的头文件为 `#include "ARMCM4.h"` 和 `#include "core_cm4.h"` 即可，如果是其他内核则对应修改头文件。

3.2 STM32 不依赖裸机工程移植

接下来选取具体单片机芯片，进行软件包的测试，按照以下步骤：

在网站 [MDK5 Software Packs \(keil.com\)](http://www.keil.com/MDK5_Software_Packs) 上下载 STM32F1 的软件支持包，如图 3.7 所示，并进行安装。

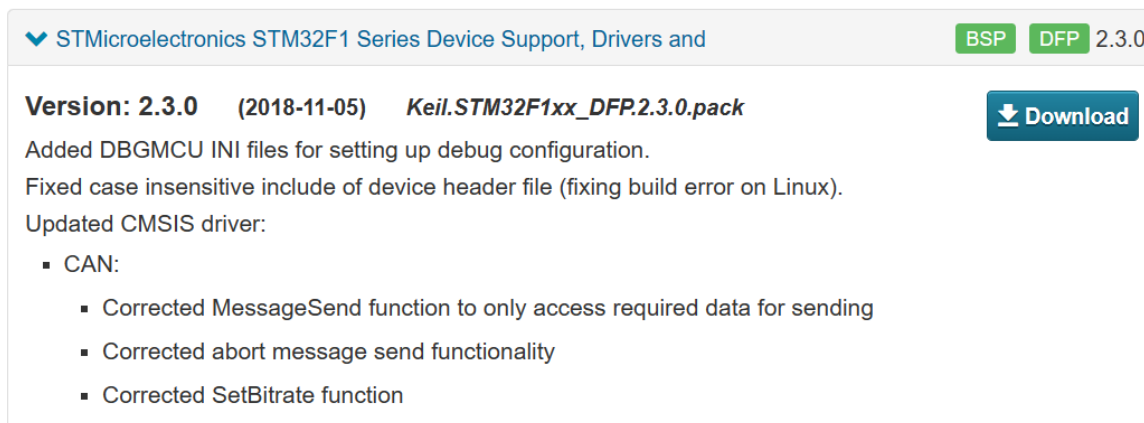


图 3.7 STM32 软件支持包

新建工程，选择芯片为 STM32F103C8，如图 3.8 所示，然后点击 ok，按照图 3.9 所示，选择 TencentOS-tiny 软件包的组件和 STM32 的启动文件。

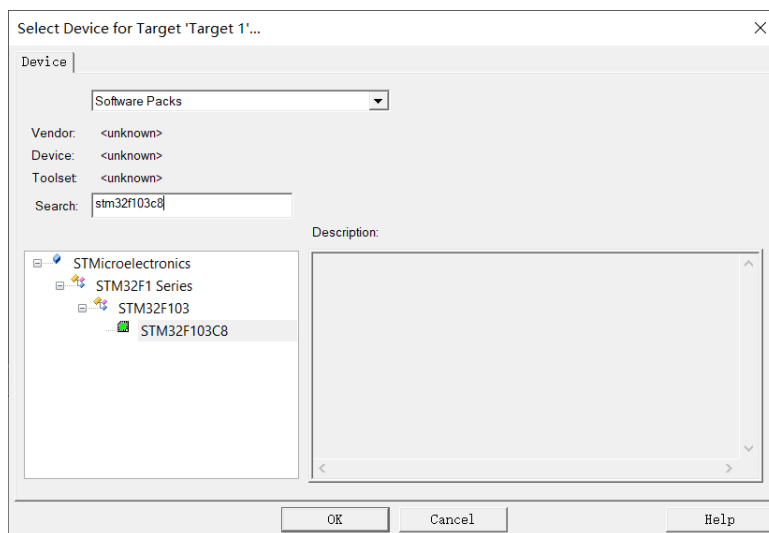


图 3.8 选择 STM32F103C8 芯片

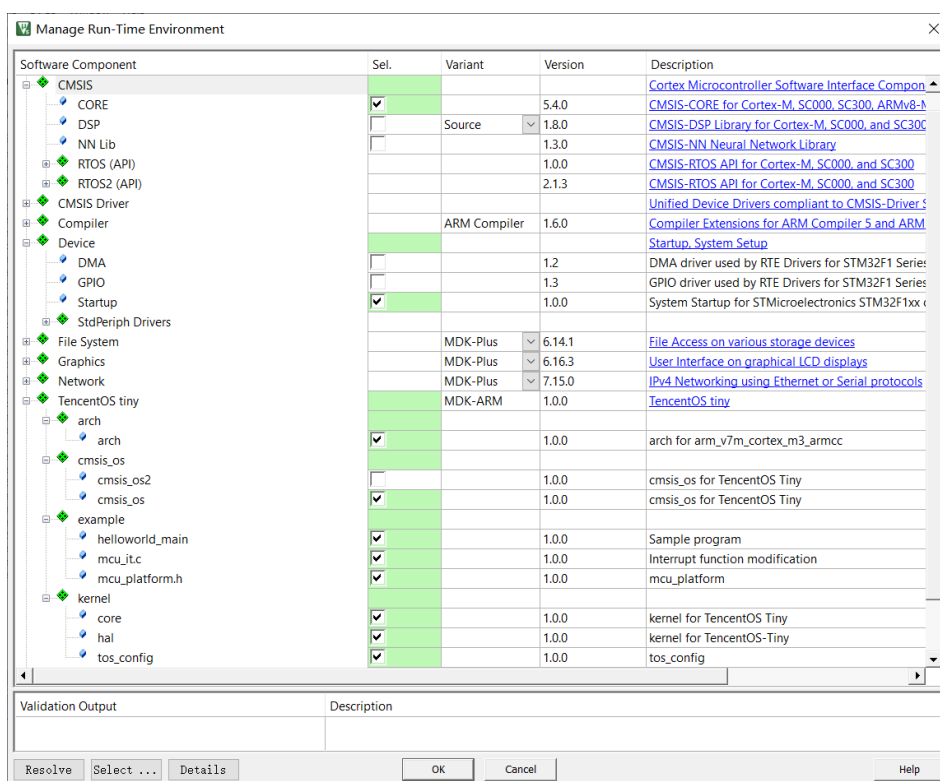
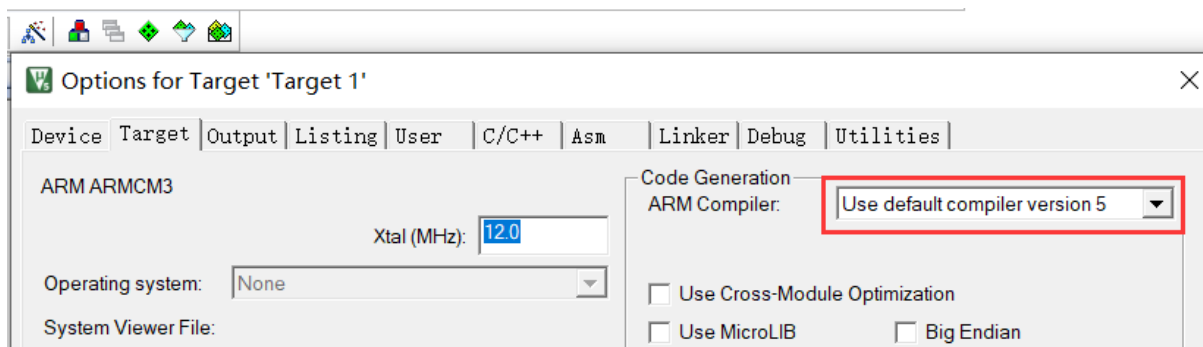


图 3.9 选择组件

然后按照图 3.10(a)所示勾选编译版本 5，并选择 C99mode。



(a)

TencentOS-tiny 软件包的移植。

(1) 如下图为软件包勾选的内容：

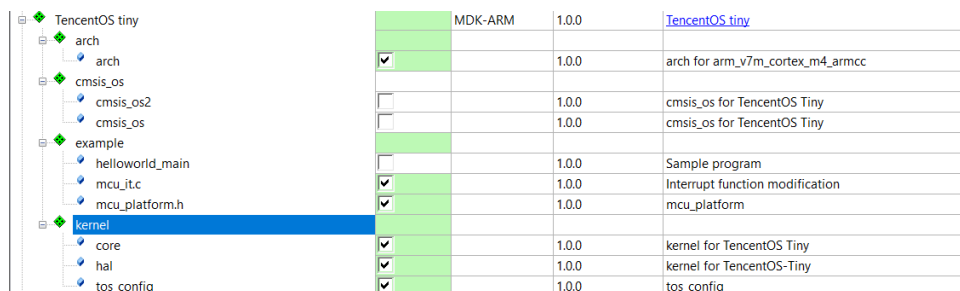


图 3.13 软件包组件勾选

在正点原子探索者 STM32F407ZGT6 裸机工程模板中移植软件包后的界面如图 3.14 所示：

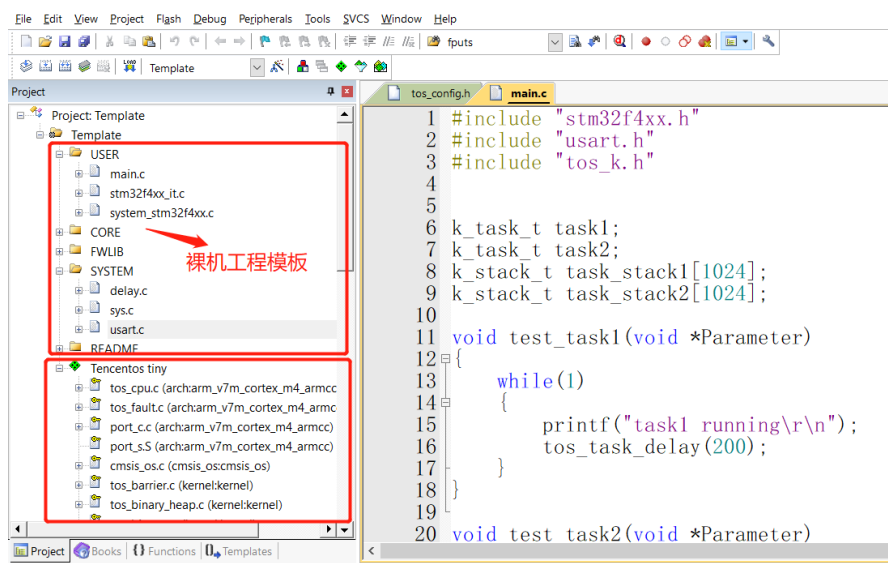


图 3.14 移植界面

(2) 然后按照 mcu_it.c 对 stm32f4xx_it.c 中的 PendSV_Handler()函数和 SysTick_Handler()函数进行修改，如下图所示，注释 stm32f4xx_it.c 中的 PendSV_Handler()函数，并修改 SysTick_Handler()函数。

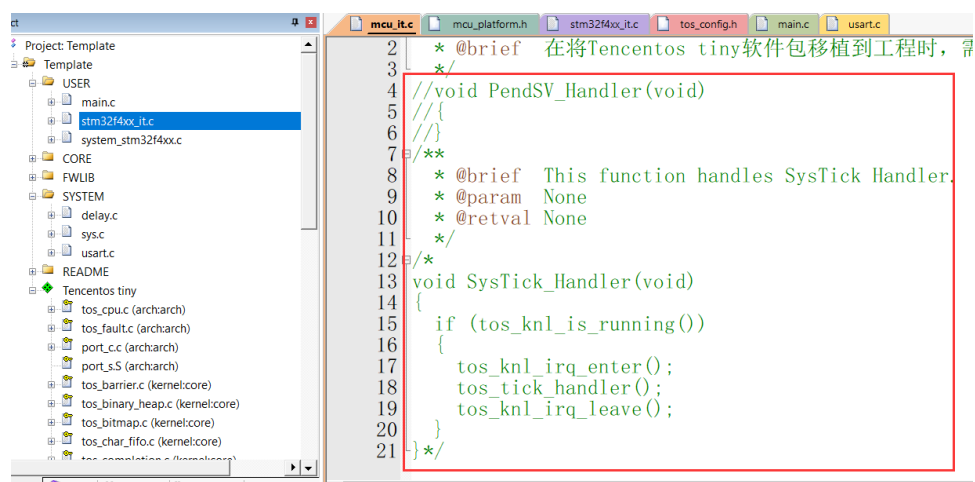


图 3.15 函数修改

(3) 对 mcu_platform.h 进行修改，添加#include "stm32f4xx.h"

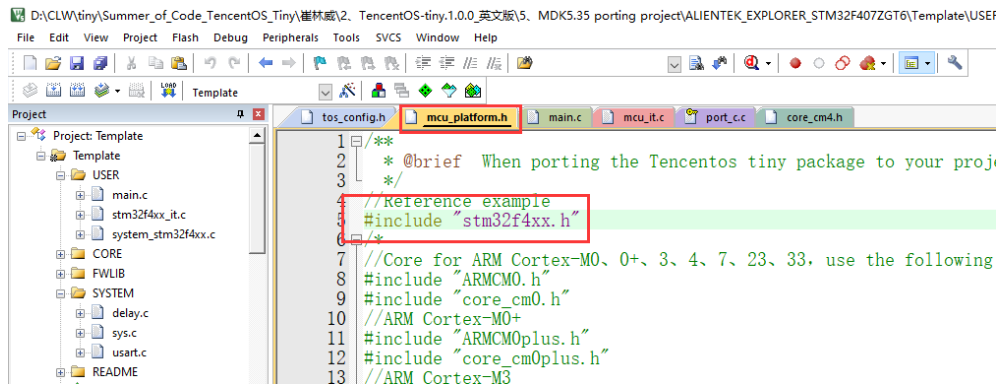


图 3.16 修改 mcu_platform.h

(4) 接下来，使用如下 main 程序：

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "tos_k.h"
k_task_t task1;
k_task_t task2;
k_stack_t task_stack1[1024];
k_stack_t task_stack2[1024];
void test_task1(void *Parameter)
{
    while(1)
    {
        printf("task1 running\r\n");
        tos_task_delay(200);
    }
}
void test_task2(void *Parameter)
{
    k_err_t err;
    printf("task2 running\r\n");
    tos_task_delay(2000);
    // suspend task1 暂停
    printf("suspend task1\r\n");
    err = tos_task_suspend(&task1);
    if(err != K_ERR_NONE)
        printf("suspend task1 fail! code : %d \r\n",err);
    tos_task_delay(2000);
    // resume task1 恢复
    printf("resume task1\r\n");
    err = tos_task_resume(&task1);
    if(err != K_ERR_NONE)
        printf("resume task1 fail! code : %d \r\n",err);
    tos_task_delay(2000);
    // destroy task1 销毁
    printf("destroy task1\r\n");
}
```

```

err = tos_task_destroy(&task1);
if(err != K_ERR_NONE)
    printf("destroy task1 fail! code : %d \r\n",err);
// task2 running
while(1)
{
    printf("task2 running\r\n");
    tos_task_delay(1000);
}
}
int main(void)
{
    k_err_t err;
    /*初始化 USART 配置模式为 115200 8-N-1，中断接收*/
    uart_init(115200);
    printf("Welcome to TencentOS tiny\r\n");
    tos_knl_init(); // TOS Tiny kernel initialize
    tos_robin_default_timeslice_config((k_timeslice_t)500u);
    printf("create task1\r\n");
    err = tos_task_create(&task1, "task1", test_task1, NULL, 3, task_stack1, 1024, 20);
    if(err != K_ERR_NONE)
        printf("TencentOS Create task1 fail! code : %d \r\n",err);
    printf("create task2\r\n");
    err = tos_task_create(&task2, "task2", test_task2, NULL, 4, task_stack2, 1024, 20);
    if(err != K_ERR_NONE)
        printf("TencentOS Create task2 fail! code : %d \r\n",err);
    tos_knl_start(); // Start TOS Tiny
}

```

(5) 点击编译，并利用 ST LINK-V2 将程序下载到单片机上，如图 3.17，然后将单片机的串口与电脑连接起来，利用 XCOM 串口通讯助手进行查看，结果如图 3.18 所示。

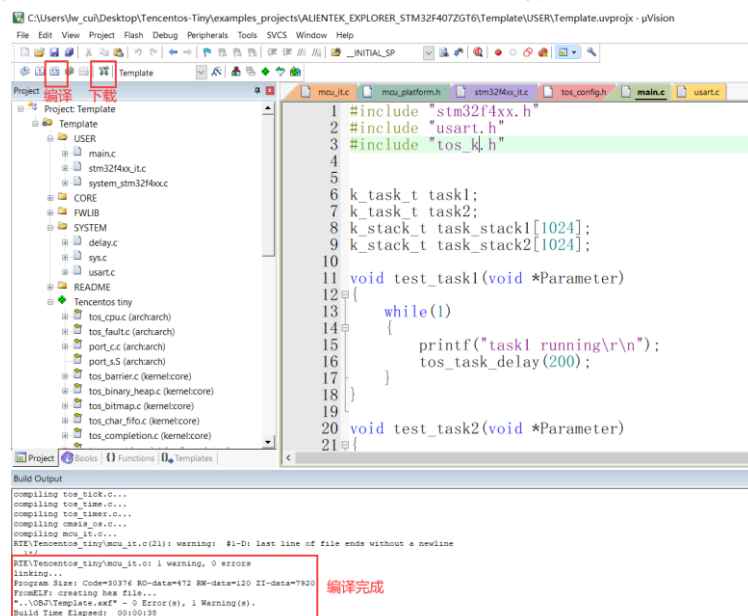


图 3.17 编译界面

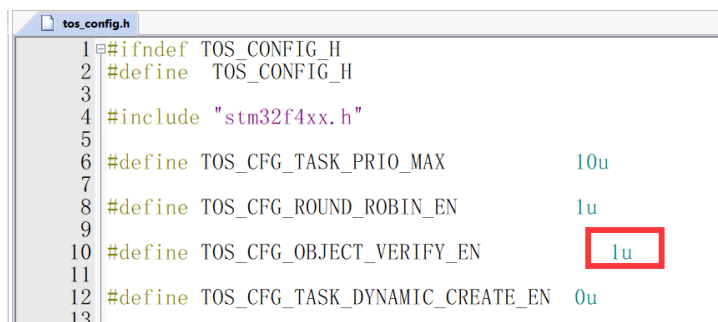


图 3.18 测试界面

另外，在编译过程中如果遇到图 3.19(a)的报错，需要将图 3.19(b)中的#define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN 1u 修改为 TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN 0u



(a)



(b)

图 3.19 报错修改

4、总结

本文首先研究了基于 MDK 完成第三方软件包封装的开发过程，并编写了软件包制作的步骤，然后结合 TencentOS Tiny 物联网操作系统，对其中的 ARM 内核架构下的文件进行了封装，从而设计了基于 TencentOS Tiny 的软件包。

本软件包能够方便开发者快速地将 TencentOS Tiny 操作系统移植到用户的 ARM 内核单片机上，大大节省了开发移植的时间，同时软件包具有自动适配内核和依赖提示的功能，能够提高移植的效率。

5、开发参考

- 1、腾讯物联网操作系统网址 <https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny>
 - 2、MDK5 软件包 [MDK5 Software Packs \(keil.com\)](#)
 - 3、制作软件包培训视频 <https://www.bilibili.com/video/BV1AK411p7d9>
 - 4、制作软件包博客 https://blog.csdn.net/qq_40259429/article/details/119320319
 - 5、制作简易软件包 <https://www.cnblogs.com/libra13179/p/6273415.html>
 - 6、CMSIS-Driver 软件包 [ARM-software/CMSIS-Driver: Repository of microcontroller peripheral driver implementing the CMSIS-Driver API specification \(github.com\)](#)
-

6、附录-移植配置参考

6.1 MDK5.14 版本移植到 ARM 内核

6.1.1 Cortex-M0 内核移植

(1) Manage Run-Time Environment 勾选如下：

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
CMSIS	<input checked="" type="checkbox"/>			Cortex Microcontroller Software Interface Component
CORE	<input checked="" type="checkbox"/>		5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M, and SC300
DSP	<input type="checkbox"/>	Source	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib	<input type="checkbox"/>		1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
RTOS (API)	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
RTOS2 (API)	<input checked="" type="checkbox"/>		2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver	<input checked="" type="checkbox"/>			Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specification
Compiler	<input checked="" type="checkbox"/>	ARM Compiler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Compiler 6
Device	<input checked="" type="checkbox"/>			Startup, System Setup
Startup	<input checked="" type="checkbox"/>		1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm Cortex-M
File System	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.14.1	File Access on various storage devices
Graphics	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
TencentOS tiny	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
arch	<input checked="" type="checkbox"/>			
arch	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	arch for arm_v6m_cortex_m0_armcc
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>			
cmsis_os2	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
example	<input checked="" type="checkbox"/>			
helloworld_main	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Sample program
mcu_it.c	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	mcu_platform
kernel	<input checked="" type="checkbox"/>			
core	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu_platform.h 中添加：

```
#include "ARMCM0.h"
#include "core_cm0.h"
```

6.1.2 Cortex-M0+内核移植

(1) Manage Run-Time Environment 勾选如下：

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
CMSIS	<input checked="" type="checkbox"/>			Cortex Microcontroller Software Interface Component
CORE	<input checked="" type="checkbox"/>		5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M, and SC300
DSP	<input type="checkbox"/>	Source	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib	<input type="checkbox"/>		1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
RTOS (API)	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
RTOS2 (API)	<input checked="" type="checkbox"/>		2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver	<input checked="" type="checkbox"/>			Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specification
Compiler	<input checked="" type="checkbox"/>	ARM Compiler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Compiler 6
Device	<input checked="" type="checkbox"/>			Startup, System Setup
Startup	<input checked="" type="checkbox"/>		1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm Cortex-M
File System	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.14.1	File Access on various storage devices
Graphics	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-Plus	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
TencentOS tiny	<input checked="" type="checkbox"/>	MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
arch	<input checked="" type="checkbox"/>			
arch	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m0+_armcc
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>			
cmsis_os2	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
example	<input checked="" type="checkbox"/>			
helloworld_main	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Sample program
mcu_it.c	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	mcu_platform
kernel	<input checked="" type="checkbox"/>			
core	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu_platform.h 中添加：

```
#include "ARMCM0plus.h"
#include "core_cm0plus.h"
```

6.1.3 Cortex-M3 内核移植

(1) Manage Run-Time Environment 勾选如下：

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
CMSIS	<input checked="" type="checkbox"/>			Cortex Microcontroller Software Interface Component
CORE	<input checked="" type="checkbox"/>		5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M, A
DSP	<input type="checkbox"/>	Source	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib	<input type="checkbox"/>		1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
RTOS (API)	<input type="checkbox"/>		1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
RTOS2 (API)	<input type="checkbox"/>		2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver	<input type="checkbox"/>			Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Spe
Compiler	<input type="checkbox"/>	ARM Compiler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Co
Device	<input type="checkbox"/>			Startup, System Setup
Startup	<input checked="" type="checkbox"/>		1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm Co
File System	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.14.1	File Access on various storage devices
Graphics	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
TencentOS tiny	<input type="checkbox"/>	MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
arch	<input type="checkbox"/>			
arch	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m3_armcc
cmsis_os	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os2	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
example	<input type="checkbox"/>			
helloworld_main	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Sample program
mcu_itc	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	mcu_platform
kernel	<input type="checkbox"/>			
core	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu_platform.h 中添加：

```
#include "ARMCM3.h"
#include "core_cm3.h"
```

6.1.4 Cortex-M4 内核移植

(1) Manage Run-Time Environment 勾选如下：

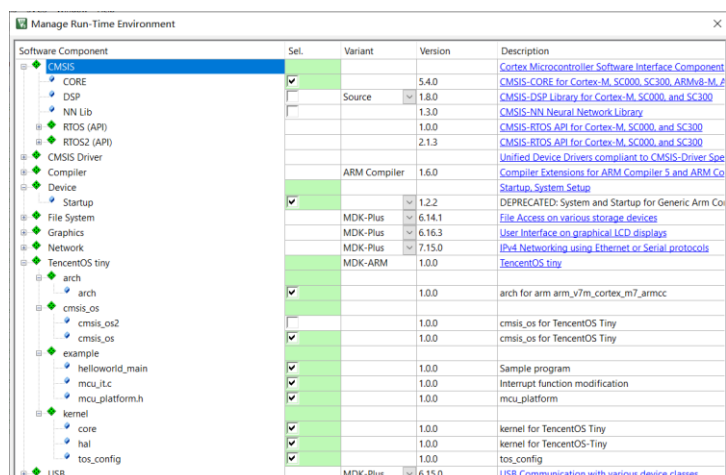
Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
CMSIS	<input checked="" type="checkbox"/>			Cortex Microcontroller Software Interface Component
CORE	<input checked="" type="checkbox"/>		5.4.0	CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M, A
DSP	<input type="checkbox"/>	Source	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib	<input type="checkbox"/>		1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
RTOS (API)	<input type="checkbox"/>		1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
RTOS2 (API)	<input type="checkbox"/>		2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver	<input type="checkbox"/>			Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Spe
Compiler	<input type="checkbox"/>	ARM Compiler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Co
Device	<input type="checkbox"/>			Startup, System Setup
Startup	<input checked="" type="checkbox"/>		1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm Co
File System	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.14.1	File Access on various storage devices
Graphics	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
TencentOS tiny	<input type="checkbox"/>	MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
arch	<input type="checkbox"/>			
arch	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	arch for arm_v7m_cortex_m4_armcc
cmsis_os	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os2	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
example	<input type="checkbox"/>			
helloworld_main	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Sample program
mcu_itc	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	mcu_platform
kernel	<input type="checkbox"/>			
core	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	tos_config

(2) 在 mcu_platform.h 中添加：

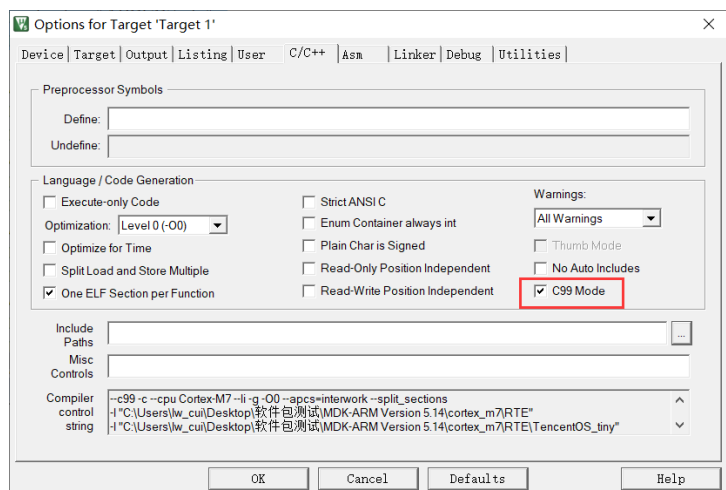
```
#include "ARMCM4.h"
#include "core_cm4.h"
```

6.1.5 Cortex-M7 内核移植

1、Manage Run-Time Environment 勾选如下:



2、在 MDK 中修改为 C99



3、在 mcu_platform.h 中添加:

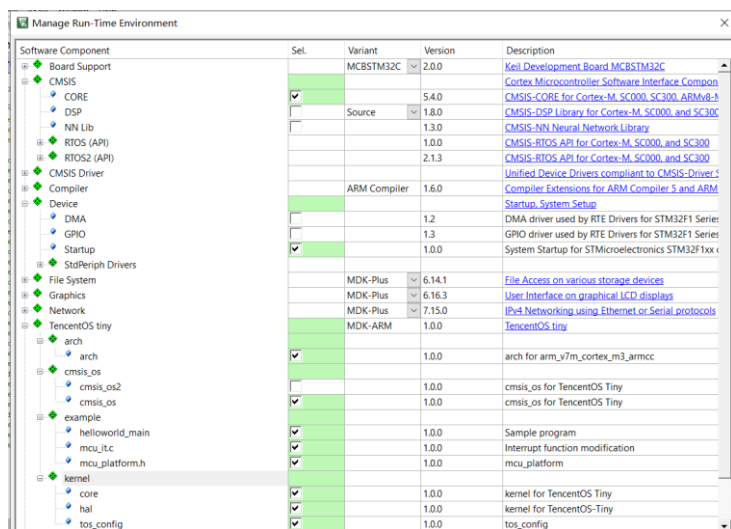
```
#include "ARMCM7.h"
```

```
#include "core_cm7.h"
```

6.2 MDK5.14 版本移植到基于 ARM 内核的芯片

6.2.1 移植到 stm32f103c8 芯片

1、Manage Run-Time Environment 勾选如下：

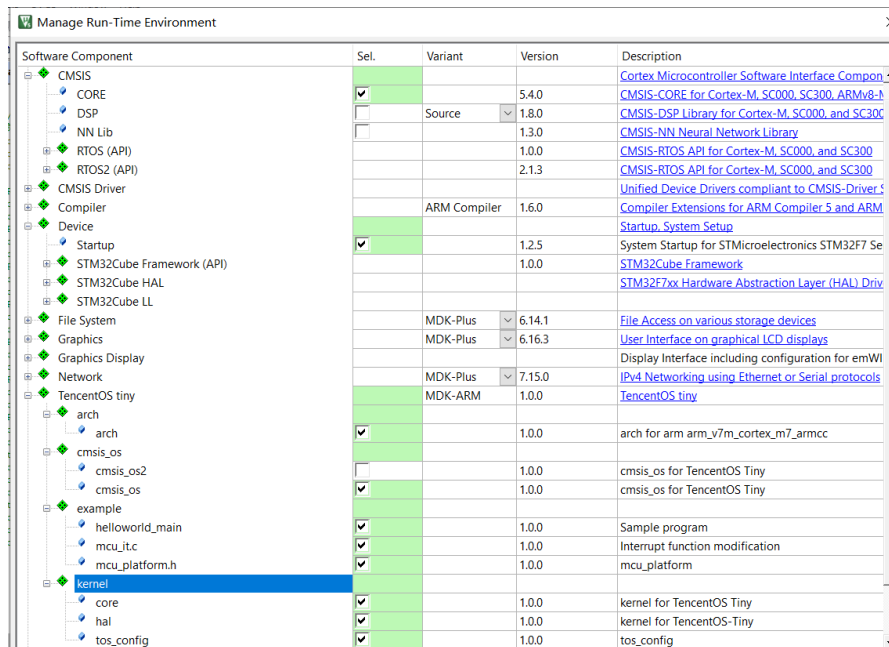


2、在 mcu_platform.h 中添加：

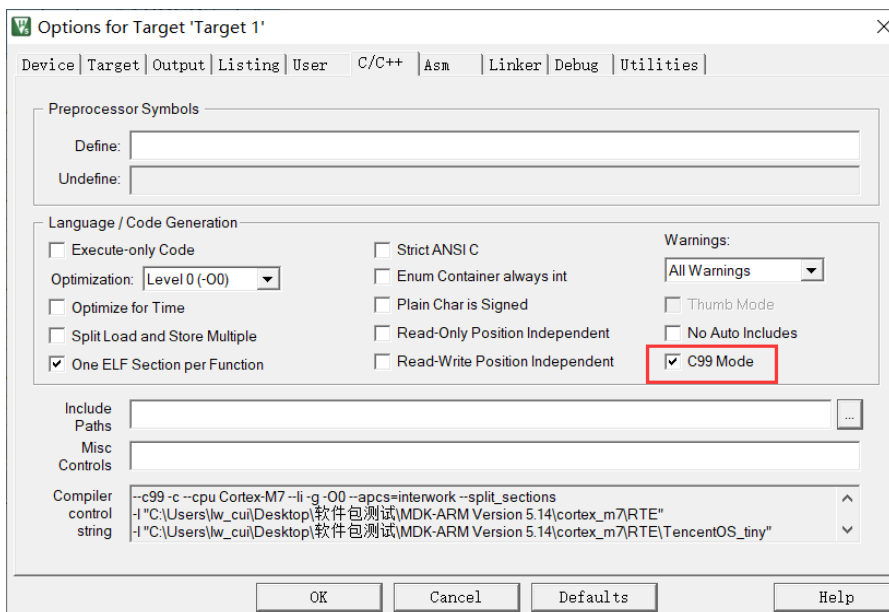
```
#include "stm32f10x.h"
#include "core_cm3.h"
#include "system_stm32f10x.h"
```

6.2.2 移植到 stm32f767igt 芯片

1、Manage Run-Time Environment 勾选如下：



2、在 MDK 中修改为 C99

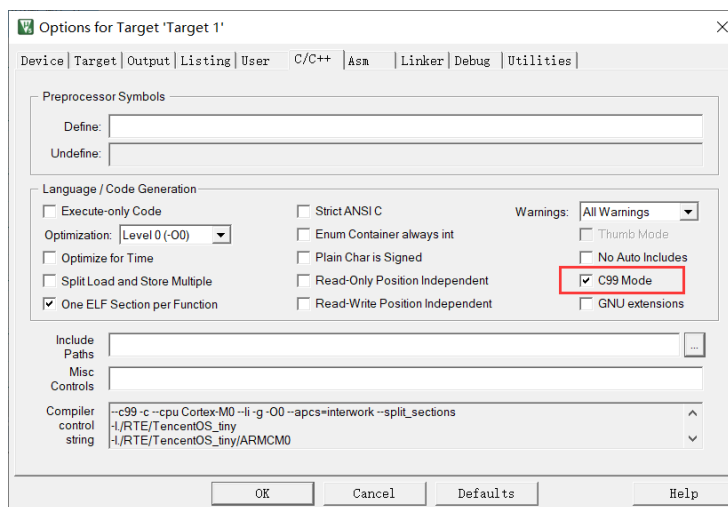
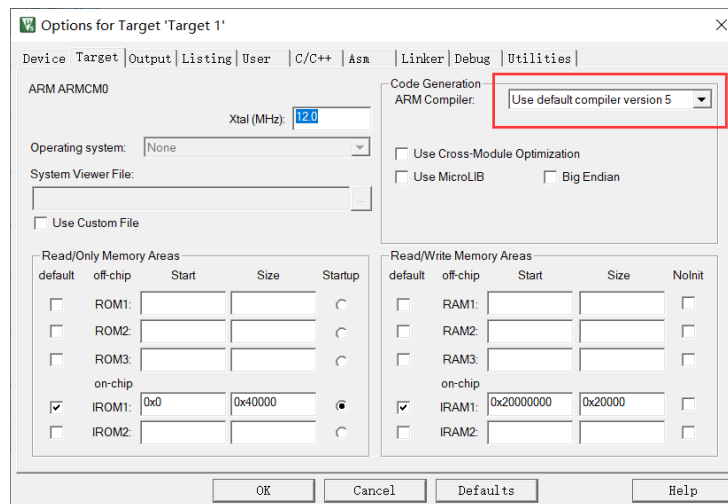


3、在 mcu_platform.h 中添加：

```
#include "stm32f7xx.h"
#include "core_cm7.h"
#include "system_stm32f7xx.h"
```

6.3 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植（Cortex-M0+、0、3、4、7 内核和芯片）

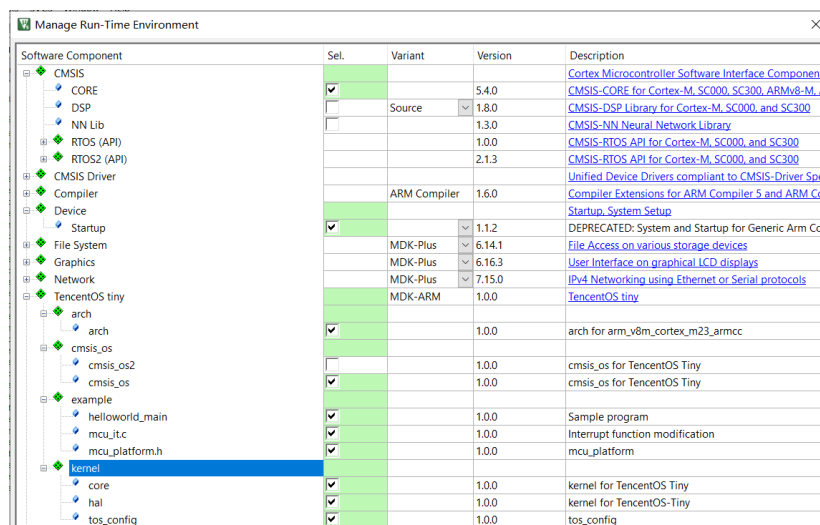
在 MDK5.30 和 MDK5.35 版本的 Keil 移植 TencentOS-tiny Pack 时，对于 Cortex-M0+、0、3、4、7 的内核和芯片，勾选组件和添加头文件的步骤之前一致，但是需要修改编译器的版本，具体修改如下，然后执行编译即可。



6.4 MDK5.30 和 MDK5.35 版本移植（Cortex-M23、33）

6.4.1 Cortex-M23 内核移植

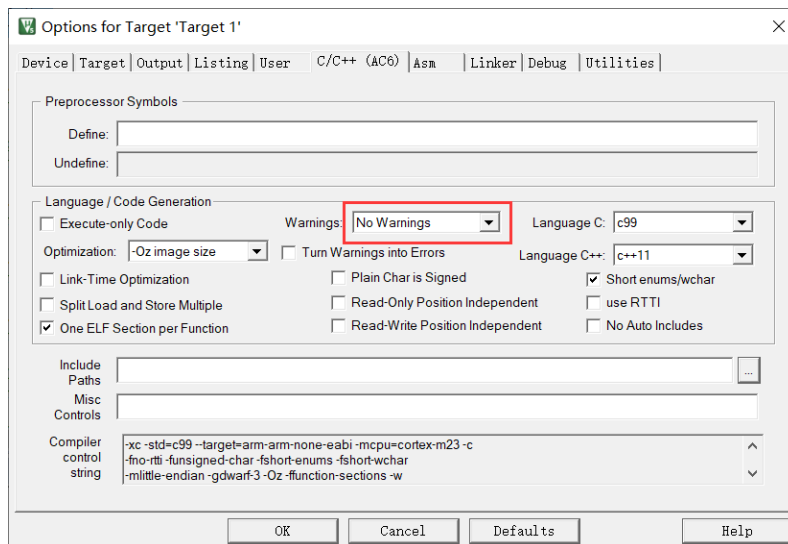
(1) Manage Run-Time Environment 勾选如下：



(2) 在 mcu_platform.h 中添加：

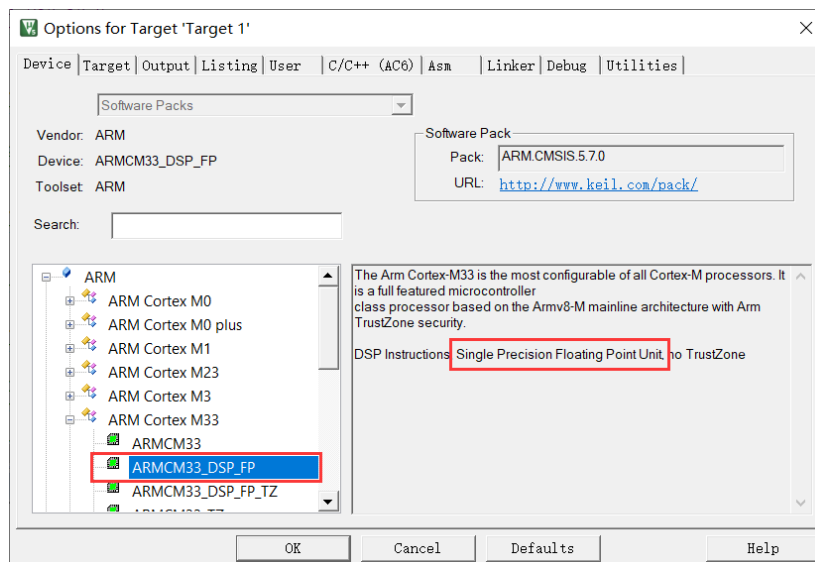
```
#include "ARMCM23.h"
#include "core_cm23.h"
```

(3) 修改为不查看报错：



6.4.2 Cortex-M33 内核移植

(1) 选择带 FPU 的芯片



(2) Manage Run-Time Environment 勾选如下：

Software Component	Sel.	Variant	Version	Description
CMSIS	<input checked="" type="checkbox"/>		5.4.0	Cortex Microcontroller Software Interface Component
CORE	<input checked="" type="checkbox"/>			CMSIS-CORE for Cortex-M, SC000, SC300, ARMv8-M, and
DSP	<input type="checkbox"/>	Source	1.8.0	CMSIS-DSP Library for Cortex-M, SC000, and SC300
NN Lib	<input type="checkbox"/>		1.3.0	CMSIS-NN Neural Network Library
RTOS (API)	<input type="checkbox"/>		1.0.0	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
RTOS2 (API)	<input type="checkbox"/>		2.1.3	CMSIS-RTOS API for Cortex-M, SC000, and SC300
CMSIS Driver	<input type="checkbox"/>			Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Spe
Compiler	<input type="checkbox"/>	ARM Compiler	1.6.0	Compiler Extensions for ARM Compiler 5 and ARM Co
Device	<input type="checkbox"/>			Startup, System Setup
Startup	<input checked="" type="checkbox"/>		1.2.2	DEPRECATED: System and Startup for Generic Arm Co
File System	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.14.1	File Access on various storage devices
Graphics	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	6.16.3	User Interface on graphical LCD displays
Network	<input type="checkbox"/>	MDK-Plus	7.15.0	IPv4 Networking using Ethernet or Serial protocols
TencentOS tiny	<input type="checkbox"/>	MDK-ARM	1.0.0	TencentOS tiny
arch	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	arch for arm_v8m_cortex_m33_armcc
cmsis_os	<input type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
cmsis_os2	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	cmsis_os for TencentOS Tiny
example	<input type="checkbox"/>			
helloworld_main	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Sample program
mcu_itc	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	Interrupt function modification
mcu_platform.h	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	mcu_platform
kernel	<input checked="" type="checkbox"/>			
core	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS Tiny
hal	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	kernel for TencentOS-Tiny
tos_config	<input checked="" type="checkbox"/>		1.0.0	tos_config

(3) 在 mcu_platform.h 中添加:

```
#include "ARMCM33_DSP_FP.h"
```

```
#include "core_cm33.h"
```

(4) 修改为不查看报错:

